

Sistema di presa per wafer (mod)

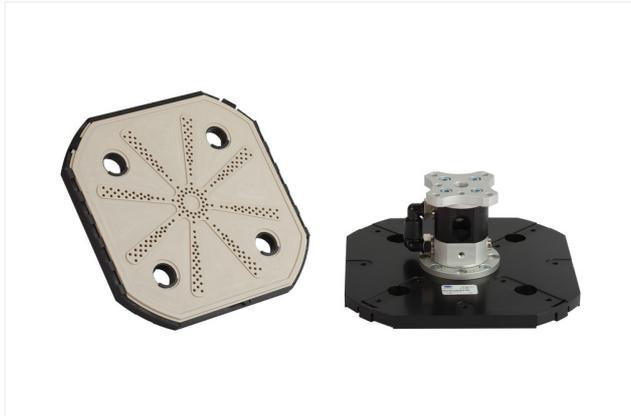
SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Numero articolo.:10.01.30.00191

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00191>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa per wafer > Pinze di presa per wafer SWGm Wet > SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici



Forma: Aria di scarico laterale

Funzione supplementare: Wafers bagnate

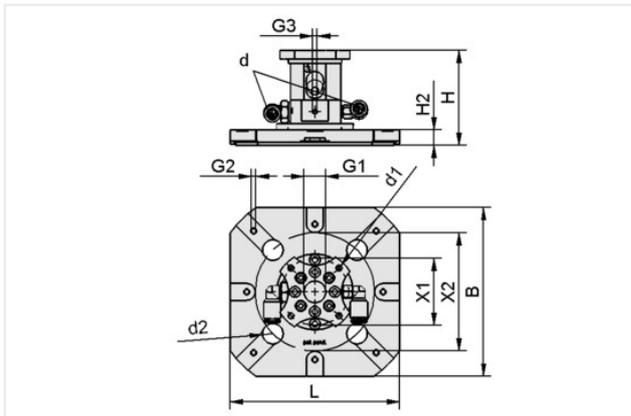
Lunghezza L: 146 mm

Larghezza B: 146 mm

Altezza H: 65 mm

Materiale: Polietereeterchetone

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	146 mm
d	6 mm
d1	4,50 mm
d2	14 mm
G1	G1/8"-IG
G2	M4-IG
G3	M4-IG
H	65 mm
H2	10,50 mm
L	146 mm
X1	46 mm
X2	110,60 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di pressione (press. di esercizio)	1,0 ... 3,0 bar
Dimensione	6
Forma	Aria di scarico laterale
Capacità di aspirazione	m ³ /h
Capacità di aspirazione	160 ... 235 l/min
Consumo d'aria	m ³ /h

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Sistema di presa per wafer (mod)

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Numero articolo.:10.01.30.00191

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00191>

Consumo d'aria	60 ... 120 l/min
Temp. ambiente	°C
Peso	310 g
Famiglia de prodotti	SWGm-WET